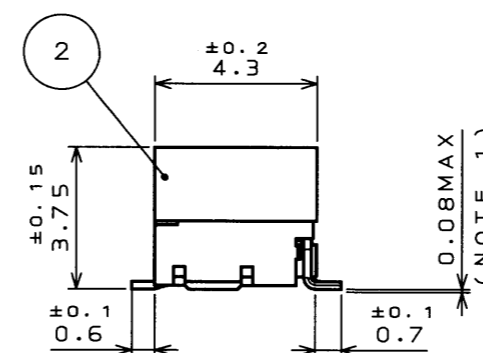


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)




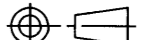
MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態 ☒ (参考)

TABLE 1

表 1

CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN OVER NICKEL Ni上Sn

△注2. 図示の位置にロット番号を表示する.

3	HOLD DOWN ホルルト・タ・ウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING Snメッキ	
2	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0
1	CONTACT コンタクト	TABLE 2	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 4.Aug.2005		尺 度 (SCALE) 5:1	シ リ ーズ (SERIES) FI-R
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名称 (TITLE) FI-R***S-HF (NO SHIELD TYPE)	
寸 法 (DIMENSION)		当 当 CHK.	K.HISAMATSU	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
. ± 0.8		查 閲 APPD.	M.SUZUKI		
.X ± 0.4		承 認 APPD.	K.HISATOMI		
.XX ± 0.1					
.XXX ±				質量 (MASS)	
.XXXX ±					
角度 (ANGLES)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ104397	
X° ±				版 (RE)	
X°X' ±				2	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FI-R41S-HF](#)